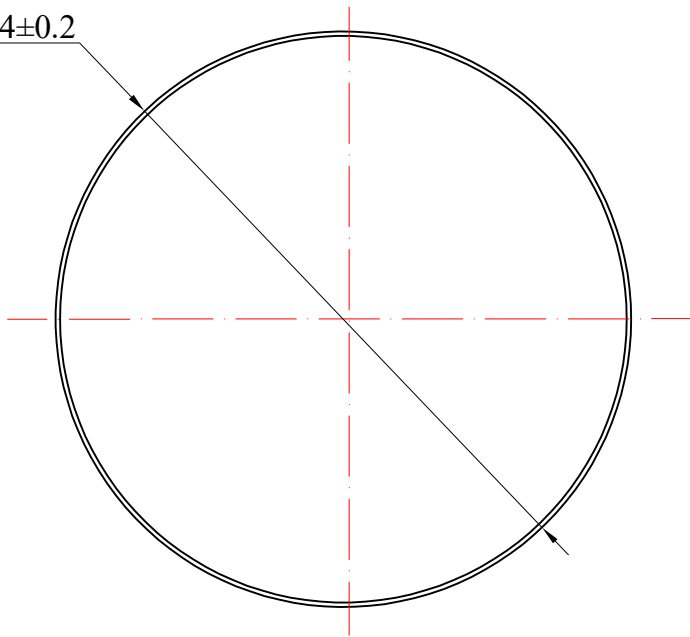
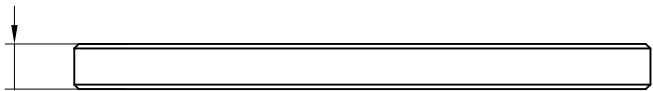


Ø25.4±0.2



2.0±0.01



技术要求

1. 通光孔径: >90%
2. 电阻率: >10000
3. 分束比 (%): 60: 40
4. 光洁度: 60/40
5. 平行度: ≤2arcmin
6. 表面精度: ±0.01mm
7. 元件类型: 平-平
7. 镀膜: 未镀膜

责任	签字
描图	
描校	

						名 称	图 纸 编 号	比 例
旧底图总号		标记	处数	更改依据	签 名	日 期	硅分束镜	SSF082000
		设计					材 料	数 量
底图总号		制图					HRFZ-Si (高阻硅)	重 量
		检图					所 属 装 配 图 号	共 张
		描图						
日期		校对					OMTOOLS	第 张
签名		会签						
		标准						
		批准						